

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2017-068

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、作为涉军企业，公司本次非公开发行股票需遵照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计（2016）209号）文件要求，在通过国家国防科工局的军工事项审查后，方可公告本次非公开发行股票有关预案，以及召开董事会、股东大会履行法定程序。因此，本次董事会审议事项不代表本次非公开发行股票的预案，公司将在通过国家国防科工局的军工事项审查程序后确定具体方案。

2、本次签署的《认购意向协议》仅表示签署双方对本次非公开发行股票事项的合作意向，除关于保密义务相关约定外，不构成对签署双方的任何实质性及/或有法律约束性承诺。本次非公开发行股票相关的《认购协议》将在通过国家国防科工局的军工事项审查以及公司董事会审议通过后签订。

3、本次非公开发行股票事项除需要通过国家国防科工局的军工事项审查，尚需满足多项条件之后方可实施，包括但不限于公司董事会、股东大会审议通过本次非公开发行股票的具体方案及中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。

4、本次非公开发行股票事项能否顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2017年10月12日，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）发

布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-065），因筹划非公开发行股票事项，公司股票（股票简称：景嘉微，股票代码：300474）自2017年10月12日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司积极推动本次非公开发行股票的各项准备工作并于2017年10月18日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告》（公告编号：2017-067）。

因公司业务发展的需要，公司拟通过非公开发行股票募集不超过13亿元的资金投入至包括高性能图形处理器芯片以及面向消费电子领域的通用型芯片（包括通用MCU、低功耗蓝牙芯片和Type-C&PD接口控制芯片）等在内的集成电路研发设计领域，以强化公司在国内图形处理芯片研发领域的领先优势并完善公司在面向消费电子领域的集成电路设计行业的战略布局，进一步提升公司综合研发实力、核心竞争力和持续盈利能力。

2017年10月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司启动非公开发行股票事宜的议案》、《关于公司与华芯投资管理有限责任公司、湖南高新创业投资集团有限公司分别签署〈认购意向协议〉的议案》，详见公司于2017年10月20日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-069）与《关于与华芯投资、湖南高新创投签署〈非公开发行股票之认购意向协议〉的公告》（公告编号：2017-071）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年10月23日（星期一）开市起复牌。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2017年10月20日